

國立政治大學 函

機關地址：臺北市文山區指南路二段64號
聯絡人：朱家昱
聯絡電話：02-29393091#02-29379611

受文者：如行文單位

發文日期：中華民國 113年8月20日

發文字號：政研發字第1130027288號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：電子來文本文檔、附件1

主旨：函轉國科會第二次公開徵求113年度「前瞻晶片設計軟體技術開發計畫」，校內截止收件時間為113年9月18日（星期三）下午5時止，逾期不予受理，請查照轉知。

說明：

- 一、依國家科學及技術委員會113年8月13日科會工字第1130057294號函辦理。
- 二、請計畫主持人依國科會補助專題研究計畫作業要點規定辦理，並請務必先行詳閱本計畫徵求公告及相關附件各項規定。
- 三、國科會為引導並鼓勵國內具有豐沛研究能量的學界提出化合物半導體軟體開發技術及百工百業具體應用發展之前瞻解決方案，以開創出屬於臺灣本土的系統整合、應用架構與軟體共同研發模式，特規劃推動本試辦計畫，徵求重點摘要如下（詳附件之徵求公告內容）：
 - (一) 計畫類型：本試辦計畫為單一整合型計畫，每一整合型計畫之總計畫及所有子計畫全部書寫於一份計畫書，子計畫應為三個（含）以上，最多以不超過四個為原則。總計畫主持人須同時主持1項子計畫，並由總計畫主持人提出申請。
 - (二) 申請資格：總計畫主持人及共同主持人資格須符合國

科會補助專題研究計畫作業要點第三點規定。

(三) 申請件數：如已獲113年度「前瞻晶片設計軟體技術開發計畫」補助之總計畫主持人不得再提出本試辦計畫；申請人應依本試辦計畫徵求研究重點擇一分項計畫提出申請，每一總計畫主持人限提1件計畫。

四、本試辦計畫規劃11個月，執行期間原則自113年11月1日至114年9月30日；實際執行期間依審查結果決定。

五、本試辦計畫未獲補助案件恕不受理申覆。

六、檢附國科會來函及計畫徵求公告各1份（如附件），並請參閱國科會計畫徵求專區網頁資訊（網址：<https://www.nstc.gov.tw/folksonomy/rfpList>）。

正本：本校各院、系、所、研究中心(電子布告欄)

副本：研究發展處

校長 李蔡彥